フッ素化ポリイミド熱光学効果光スイッチ

光電子技術研究所 佐久間 健*1・藤 田 大 吾*1・小 川 弘 晋*1関 口 利 貞*2・細 谷 英 行*3

Fluorinated Polyimide Thermo-optic Optical Switch

K. Sakuma, D. Fujita, H. Ogawa, T. Sekiguchi & H. Hosoya

高密度波長多重(DWDM)通信システムにおける光アドドロップ装置あるいは小規模光クロスコネクト 装置への適用を目的に,基板導波路型(PLC)光スイッチを開発した.材料にフッ素化ポリイミド樹脂を 採用し,熱光学効果により光信号の経路選択を行うものであり,制御の容易なデジタル応答特性が特徴で ある.本報では,試作した1×2型および2×2型光スイッチについて報告する.

PLC optical switches have been developed with the aim of being applied to Optical Add/Drop Multiplexing Equipment (OADM) and Optical Cross-Connect Equipment (OXC) in DWDM networks. These optical switches are composed of fluorinated polyimide on a silicon wafer. Thermo-optic effect is used to select the desired optical paths. The optical switching characteristics show the digital response which makes it easy to control the switch. In this paper, 1 × 2 type and 2 × 2 type fluorinated polyimide thermo-optic optical switches are reported with their optical characteristics.

1.ま え が き

近年急速に普及した高密度波長多重(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)通信システムでは, 今後,光アドドロップ(OADM:Optical Add/Drop Multiplexing)装置や光クロスコネクト(OXC:Optical Cross-connect)装置など,多くの光スイッチシステムの 採用が見込まれている.(図1)これらの装置では,光信 号を電気信号に変換することなく,光信号のまま経路切 り換えを実施する.例えば図2に示すOADM装置では, DEMUXと呼ばれる波長分波器とMUXと呼ばれる波長合 波器との間で波長チャネル数と同数の2×2型光スイッチ が用いられ,波長チャネル単位での光信号の分岐/挿入を 実現している.つまり,40波長多重のシステムでは, OADM装置1台ごとに2×2型光スイッチが40個必要とな る.

光スイッチには,光ファイバ可動型,半導体型など, 従来からさまざまな原理のものがあるが,それらの中で ポリマ熱光学効果型PLC光スイッチが近年注目を集めて いる¹⁾²⁾.PLCは機械式可動部分が無いので信頼性が高く, また高集積化も可能である.熱光学効果を用いた基板導 波路型(PLC: Planar Lightwave Circuit)光スイッチで は石英PLCのものが先行して開発されているが,これは 光の干渉を利用したもので制御が難しいため,デジタル 挙動を示し制御が容易なポリマPLC光スイッチの製品化 が期待されている.素子自体の価格も成膜の容易なポリ マPLCの方が廉価である.

2.動作原理

図3および図4に基本となる1×2型光スイッチの模式図 を示す.



図1 DWDM通信網で使用される光スイッチ Optical switch systems in DWDM networks

^{*1} 光通信研究部

^{*2} 光通信研究部主管部員

^{*3} 光通信研究部グループ長



図2 光アドドロップ装置の構成 Construction of optical add/drop multiplexer





図4 1×2型光スイッチ模式図(断面図) Cross section view of 1×2 thermo-optic switch 製作手順であるが,まず光導波路を,Y分岐形状コアの 埋め込み型光導波路としてシリコンウエハ上に形成する. 下クラッド,コア各層の成膜では,水飴状のポリアミド 酸溶液をスピンコートし,オーブンで高温にしてイミド 化する.コアのパターン形成は,フォトマスクを用意し, フォトリソ工程とRIE (Reactive Ion Etching)工程にて 行う.上クラッドもスピンコート後オープンでイミド化 して形成し,最後にその表面にヒータや電極パッド,そ の間の配線を形成する.金属薄膜をスパッタ装置で成膜 し,コアと同様にフォトリソ工程・RIE工程によってパタ ーン形成する.

こうしてできた光スイッチは,ヒータに通電しない状 態では光が半分ずつに分岐する3dBスプリッタである.こ こで,ヒータの一方に通電し加熱すると,その周囲のポ リイミドは温度上昇に応じて屈折率が低下して光を導波 しなくなり,光はもう一方の出力導波路に集中する.コ ンピュータシミュレーションにより求めた,この時の屈 折率分布の変化と,分岐した導波路コアの一方のみに光 が集中している様子を図5に示す³⁾.

光の干渉を利用した光スイッチでは,供給電力を精密 に制御しないと消光比が劣化するが,このY分岐型光スイ ッチでは,十分な電力を供給してやれば精密な制御無し にこのような安定した特性が得られる.これは,一般に ポリマ材料の屈折率の温度依存性が石英ガラスよりも一 桁大きいことに由来するものであり,フッ素化ポリイミ ドでは - 1.3 × 10⁻⁴/K程度である.このことから,Y分岐 型のポリマ熱光学効果型PLC光スイッチは,別名をデジ タル光スイッチ(DOS: Digital Optical Switch)ともい う.

3.1×2型光スイッチ

試作した光スイッチの外観を図6に,内部構造を図7に 示す.長さ52mm,幅14mm,高さ6.5mmのDIP(Dual Inline Package)型パッケージにコンパクトに収まってお





Refractive index distribution and optical power distribution of cross section view at line A-B in switching state

り,端子間隔2.54mmの電気基板にはんだ付けでそのまま 搭載可能である.光スイッチ素子は長さ12mm,幅3mm で,両側に石英V溝基板をもちいて光ファイバを接着固定 している.

測定光波長1,550nmで評価した光学特性を表1に示す. 挿入損失は1.5~1.8dBであった.内訳としては,材料に由 来する伝搬損失が0.6dB/cm,光ファイバとの接続損失が 0.05~0.2dB程度で2点,Y分岐部周辺での光の漏洩が0.8dB 程度であると考えられる.消光比はこの基本型では23dB 程度である、次章で詳述する.反射減衰量は50dB以上と 良好な値であり,接続部,コアの分岐部ともに反射がほ とんど無いことがわかる.偏波依存損失(PDL: Polarization Dependent Loss)は若干大きめの0.4dBであ り,これは材料の有する複屈折性に由来するものと推測 される.これらの特性を得るのに必要な電力は150mWと 少なく,またスイッチング時間は10ms以下と十分高速で あった.

図8に,光スイッチに供給した電力と,ONポート・ OFFポートそれぞれの光透過率との関係を示す.光路選 択自体ではあまり電力を必要とせず,わずか数十mWで ONポートの挿入損失を2dB程度にできる.OFFポートの 損失は供給電力に応じて増大し,十分な消光比を得るに は100mW以上必要となる.

4.1×2高消光比型光スイッチ

20dB以上の消光比はY分岐型光スイッチの特性として は良好なものといえるが,適用用途によっては30dBある いは40dB以上の消光比が必要である.一般にこの種のデ ジタル光スイッチでは,供給電力を増加させることで消



図6 外 観 External view



図7 内部構造 Internal structure

表1 1×2型の光学特性 Optical characteristics of 1×2 switch

項目	挿入損失	消光比	反射減衰量	PDL	供給電力	応答速度
典型値	1.8dB	23dB	51dB	0.4dB	150mW	< 10ms
最良値	1.5dB	> 25dB	> 55dB	0.3dB		

光比を大きくすることができる.しかしながら,実際に 供給電力の増加をこころみたところ,ONポートの挿入損 失の増大という問題が発生した.図8では,供給電力が 200mW程度になると,挿入損失が急激に増加している.

そこで,ヒータの構造を工夫することによりこの問題 の解決をはかった⁴⁾.図9に,対策を施した1×2高消光比 型光スイッチの模式図を示す.中間電極Bをそれぞれのヒ ータに配置することにより,ヒータを二つの領域に分割 した.前半の光路切換用ヒータ領域は,導波路コアが分 割したところまでであり,この領域には挿入損失が最小 となる電力を供給する.後半の減衰用ヒータ領域は, OFFポート側導波路に漏れた信号光を減衰させるための



アッテネータであり,必要な消光比を得るのに十分なだ けの電力を供給する.

図10に,1×2高消光比型光スイッチのスイッチング特 性を示す.分岐用ヒータへの供給電力を120mWまでで固 定し,追加の電力供給を減衰用ヒータに限定してやるこ とで,低挿入損失なままで高消光比を得ることに成功し た.この例では,合計電力310mWで,1.8dBの低挿入損失 と43dBの高消光比が得られた.

5.2×2型光スイッチ

1×2型光スイッチを多段に構成することで,より複雑 な動作をする光スイッチが簡単に実現可能である.ここ では,手始めにOADM装置で多用される2×2型光スイッ チを試作した⁵⁾.図11にその模式図を示す.4個の1×2型 光スイッチからなり,8個のヒータがある.このスイッチ は,クロス状態とバー状態の二つの切換状態をもつ.外 側の4個のヒータを同時に加熱すると,図12に示すように クロス状態となり,入力1から入ってきた信号光は出力2 に導波され,入力2からの信号光は出力1に導波される. 一方,内側の4個のヒータを加熱すると図13に示すように バー状態となり,入力1に入ってきた信号光は出力1へ, 入力2に入ってきた信号は出力2に出力される.図14に2× 2型光スイッチのスイッチング特性を,表2に各種光学特



図11 2×2型模式図 Illustration of 2×2 thermo-optic switch



図12 クロス状態での使用ヒータと信号光伝搬 Used heaters and signal light propagation in cross switching state



図13 バー状態での使用ヒータと信号光伝搬 Used heaters and signal light propagation in bar switching state

性を示す.挿入損失2.7~2.8dB,消光比40dB以上の良好 な特性が得られた.消費電力は1×2型のほぼ4倍である.

6. VOA 集積化2×2型光スイッチ

図2のOADM装置では、2×2型光スイッチのほかに光減 衰器(VOA: Variable Optical Attenuator)が各チャネ ルに使用されている.これは、各チャネルで光強度を一 定にするためのものである.このVOAもまた、熱光学効 果を利用しポリマPLCで実現可能である.図15に、2×2 型光スイッチにVOA機能を集積化した場合の模式図を示 す.VOA機能用に追加されたヒータに通電することで、 出力1から合波器へと出力される信号光を任意に減衰させ ることが可能である.



図14 2×2型のスイッチング特性 Switching characteristics of 2×2 switch

表 2 2×2型の光学特性 Optical characteristics of 2×2 switch

項目	目	挿入損失	消光比	反射減衰量	PDL	供給電力	応答速度
2 × 2	型	< 3dB	> 40dB	> 50dB	0.4dB	650mW	< 10ms



図15 2×2型へのVOA機能の集積化 VOA function integration with 2×2 switch



図16 VOA用ヒータによる減衰特性 Attenuation characteristics of VOA heater

図16に試作したVOA集積化2×2型光スイッチのVOA用 ヒータによる減衰特性を示す.10dB以上の十分な減衰が 得られている.

7.む す び

光アドドロップ装置などへの適用を目標に,フッ素化 ポリイミド熱光学効果光スイッチを開発した.1×2型と 2×2型の光スイッチを試作し,低挿入損失・高消光比で ある良好な光学特性を得た.また,OADM装置への適用 を考慮しVOA機能の集積化をはかり,十分な減衰特性を 得た.

参考文献

 J.Kobayashi, T.Matsuura, Y.Hida, S.Sasaki and T.Maruno : Fluorinated Polyimide Waveguides with Low Polarization-Dependent Loss and Their Applications to Thermooptic Switches, J. Lightwave Technol., Vol.16, No.6, pp.1024-1029, 1998

- 2) 佐々木重邦,松浦徹,沢田孝:光通信用ポリイミド, NTT R&D, Vol.47, No.9, pp.937-942, 1998
- 3) K.Sakuma, D.Fujita, T.Sekiguchi and H.Hosoya : Numerical Analysis of Polymeric Thermo-optic Switch, Fifth Optoelectronics and Communications Conference (OECC2000) Technical Digest, Makuhari Japan, pp.264-265, 2000
- 4) K.Sakuma, D.Fujita, S.Ishikawa, T.Sekiguchi and H.Hosoya
 : Low Insertion-loss and High Isolation Polymeric Ybranching Thermo-optic Switch with Partitioned Heater, OFC 2001 Technical Digest, Anaheim, WR3, 2001
- 5) K.Sakuma, H.Ogawa, D.Fujita and H.Hosoya : Polymer Ybranching Thermo-optic Switch for Optical Fiber Communication Systems, The Eighth Microoptics Conference (MOC'01) Technical Digest, Osaka Japan, L3, pp.360-363, 2001